PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-293712

(43) Date of publication of application: 30.11.1988

(51)Int.Cl.

G118 5/31

(21)Application number: 62-132952

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

27.05.1987

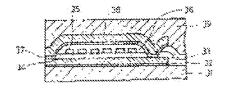
(72)Inventor: KOSHIKAWA YOSHIO

(54) PRODUCTION OF THIN FILM MAGNETIC HEAD

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent film thinning at the time of a treatment prior to formation of various film layers of a gap layer or the like and to shorten the stage for film formation by successively laminating and forming a conductive film as a subsurface for plating in common use as the gap layer consisting of a nonmagnetic metal and 2nd magnetic pole.

CONSTITUTION: A conductor coil layer 35 and a 2nd inter-layer insulating layer 36 are successively laminated and formed via a 1st inter-layer insulating layer 34 on a 1st magnetic pole 33 after formation of said pole. The conductive film as the subsurface for plating in common use as the gap layer 37 consisting of the nonmagnetic metal is further formed on the surface thereof, following which the 2nd magnetic pole 38 is formed by plating. Namely, the 2nd magnetic pole 38 is formed by the plating via the conductive film as the subsurface for plating in common use as the gap layer 37 on the front end part of the 1st magnetic pole and, therefore, this



gap layer 37 is prevented from being exposed to ion milling, etc., at the time of the treatment prior to the formation of the respective layers. The decrease in the film thickness of the gap layer by the treatment before the formation of various films in the production process is thereby eliminated and the process for production is shortened.

⑨日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-293712

@Int_Cl_4

證別記号

疗内整理番号

●公開 昭和63年(1988)11月30日

G 11 B 5/31

E - 7426 - 5D C - 7426 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

毎発明の名称 薄膜磁気ヘッドの製造方法

到特 **原** 昭62-132952

99出 頭 昭62(1987)5月27日

⑦発 明 者 越 川 **誉** 生

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

23

6出 题 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

朔 総 書

1. 発明の名称 薄膜磁気ヘッドの製造方法

2. 特許額求の範囲

スライダとなる基板(31)上に第一磁機(33)を形成し、該第一磁機(33)上に第一層開絶経際(34)を介して導体コイル圏(35)及び第二層開絶経際(36)を概に積層形成した後、その表面にギャップ層(37)を兼ねたメッキ下地用導電膜を形成し、その上に第二磁機(38)をメッキ形成することを特徴とする 課題磁気へっての製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(数要)

本発明は磁気ディスク装置等に用いられる薄膜 磁気ペッドの製造方法において、第一磁極上に第 一層翻距縁覆を介して導体コイル層及び第二層間 絶縁層を順に機層形成した後、その表面に非磁性 金藻からなるギャップ層を兼ねたメッキ下地用導 電腰と第二磁極を概に積層形成する方法により、 該ギャップ層の各膜層の成態前処理時等における 腹減りを防止すると共に、成際工程の短縮を図り、 精度の良いギャップ長を有する後コストな薄膜磁 気ヘッドを得るようにしたものである。

(産業上の利用分野)

本発明は磁気ディスク装置等に用いられる薄膜 磁気ヘッドの製造方法に係り、特に磁極先端部の キャップ長の高精度化と製造工程の短縮を図った 薄膜磁気ヘッドの製造方法に関するものである。

磁気ディスク装置等に用いられる薄膜磁気ヘッ ドは、磁気記録の高密度化に伴って微細化が進め られている。このため製造工程を簡単化すると共 に、高精度、かつ安保に製造し得る方法が必要と されている。

(従来の技術)

健東の薄膜磁気ヘッドの製造方法は、失ず、薬 2 図例に示すようにスライダとなるアルミナセラ ミックス、または表面に絶縁層が施されたアルミナ、チタンカーバイド(A & ros - ric)などからなる無板11上に71などのメッキ下地用導電膜12をスパックリング接等により被着し、接導電膜12を介してメッキ性によりバーマロイ(Ni-No) 等からなる第一個機13を形成し、更にその上面にA & ros - なほび16x等からなるギャップ器14を第二級機接合部分を窓開けした状態に形成する。

次に第2図句に示すように該ギャップ層14上に、 然硬化したレジストからなる第一層間絶縁層15を 形成し、その表面に引き続き図示しないメッキ下 地用導電膜を介して0xなどからなる導体コイル層 16をマスクメッキ法により形成する。

次に前記導体コイル圏15以外の不要なメッキ下 地用導電機部分をイオンミリング等により除去し た後、該導体コイル圏16上に関示のように無硬化 したレジストからなる第二層開絶縁層17を選択的 に形成し、その第二層開絶縁層17及び露出するギャップ圏14、第二遊極接合部分の表面に11, Ce、 戦いはパーマロイ(81-Fe) 等からなるメッキ下地

られているため、これらの各腹層の成膜に際してのイオンミリング等による前処理、或いは不要となったメッキ下送用導電膜18のイオンミリングによる除去によって前記ギャップ層14の厚きが減少して行き、第一、第二磁機13、19先端部間の該ギャップ層14によるギャップ長を精度良く確保することが困難となるという欠点があった。

このようなギャップ長の高精度化は当該磁気へッドの小型化、微磁化に伴ってより困難となる問題があり、また製造工程におけ各種成膜工数が多く、工程が長いといった問題もあった。

本発明は上記した従来の問題点に鑑み、第一、 第二磁機先備部間のギャップ長を確保するギャッ プ層を第二磁機を形成する直前に形成するように して、該ギャップ長を高精度に形成すると共に、 成膜工程数を減少させた新規な薄膜磁気へッドの 製造方法を提供することを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は上記目的を達成するため、第一般極を

用導電膜18を被着形成する。

しかる後、第2図のに示すように前記メッキ下 地用導電膜18上にメッキ法によりバーマロイ(81-Pe) 等からなる第二磁極19を選択的に形成し、該 第二磁極19以外の不要なメッキ下地用導電膜18部 分を除去した後、該第二磁極19及び第二層隔絶経 簡17上に4 8 ± 0 ± からなる保護層20を被着形成する。

そしてこれらの構成体を一点緩線人で示す部位 で切断し、かつスライダ形状に研削及び研磨仕上 げ加工を行うことにより第2図めに示すように速 膜磁気へっドを突成させている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記のような従来の製造方法に おいては、第2図例に示すように第一税極13上に & & 101。または510.等からなるギャップ圏14を形成した後に、その表面に第一層開絶縁圏15、窓示 しないメッキ下地用導電膜、薬体コイル階16、第 二層間絶縁圏17及び第二链接18を形成する方法かと メッキ下地用導電膜18等を網に形成する方法かと

形成後、その上に第一層間絶縁層を介して導体コ イル層及び第二層間絶縁層を順に積層形成し、更 にその表面に非磁性金属からなるギャップ層を兼 ねたメッキ下地用薬電膜を形成してから、第二級 様をメッキ形成する方法により実現できる。

(作用)

本発明の製造方法では、第一般極上に層間絶縁 層で被覆された事体コイル層を形成した後、その 表面及び第一磁振先端部上にギャップ層を兼ねた メッキ下地用導電膜を介して第二磁振をメッキ形 成しているため、抜ギャップ層が各膜層の股限前 処理時のイオンミリング等に懸されることがない ので、該ギャップ層に膜減りの生じることがなく なる。この結果、第一、第二磁極先端部間のギャップ長を精度良く確保できる。

(実施例)

以下図面を用いて本発明の実施例について詳細 に説明する。 第1図似~頃は本発明に係る薄膜磁気~っドの 製造方法の一実施例を工程順に示す整部断面図で ある。

先ず、第1回回に示すようにスライダとなるアルミナセラミックス、または表面に絶縁層が施されたアルミナ・チクンカーバイド(A 2 20 3 - TIC)などからなる基板31上に、11酸、酸いは11酸と813-Fe 膜との二層構造のメッキ下地用導電膜32をスパッタリング法等により被着し、該導電膜32上にメッキ法によりパーマロイ(81-Fe)等からなる第一鍵機33を形成する。

次に第1額向に示すようにその表面上に、熱硬化したレジストからなる第一層開終経層34を選択的に形成し、引き続きその表面に図示しないだなどからなるメッキ下地用導電験を介していなどからなる環体コイル着35をマスクメッキ法等により形成する。

その後、該導体コイル署35が形成された領域以外の不要な前紀メッキ下地用導電膜部分をイオンミリング等により除去した後、該導体コイル署35

い、かつ更に前記基板31を図示しないスライダ形 少か解摘され、また成膜工 状に研制及び研磨仕上げ加工を行うことにより第 が短縮される等の優れた利 1 図回に示すように精度の良いギャップ長を備え ギャップ長を備え、かつ係 た所領の薄膜磁気ヘッドを得ることができる。 気ヘッドを容易に得ること

なお、本実施例によって得られた薄膜磁気へッ ドでは、第一磁極33と第二磁極38の接合部に前記 非磁性金属からなるギャップ層37部分が介在され ているか、この介在層により影響する当該磁気へ ッドの記録再生効率の低下はせいぜい数%程度以 下であるため、特に障害となることはない。

またこのような影響を取除く際には、第二磁機 38を形成するに先立って、前紀ギャップ層37の第 二磁機接合部に対応する部分を選択的にエッチン が除去しておくことにより第一磁機33後部部分に 第二磁機38を直接接合することができる。

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本義明に係る 薄膜磁気ヘッドの製造方法によれば、製造工程中 での各種成膜的処理によるギャップ層の騰摩の減 上に熱硬化したレジストからなる第二層間絶縁層
36を図示のように選択的に形成し、更にその第二
層間絶縁層36上及び第一磁機38の籍出部表面に、
11, Cu等の非磁性単一金緩層、またはそれらを二
層に組合わせた非磁性複合金緩層からなる第二磁 機形成用メッキ下地膜を兼ねるギャッブ長の際厚 を有するギャッブ層、或いはギャッブ長と等しい 膜厚の11膜、または & 8 膜と 81-9e 腕等の二層構 造の金属膜などからなる第二磁機形成用メッキ下 地膜を兼ねたギャッブ層37をスパッタリング法等 により被養形成する。

次に第1個のに示すように前紀ギャップ層37上にメッキ法によりバーマロイ(83-86) 等からなる 第二磁極38を形成した後、該第二磁極38が形成された領域以外の不要な前紀ギャップ層37部分をイオンミリング等により除去し、該第二磁極38及び 第二層間絶疑層36上に & & 20。からなる保護層39を被番形成する。

しかる後、これらの構成体を従来と同様に関中 の一点積線Aで示す部位で切断・研磨仕上げを行

少が解消され、また成膜工数の減少より製造工程 が知識される等の優れた利点を有し、精度の良い ギャップ長を構え、かつ低コスト化された薄膜斑 気ヘッドを容易に得ることができるなど、実用上 の効果は顕著である。

従って、この種の薄膜磁気へっドの製造方法に 適用して極めて有利である。

4. 図面の簡単な説明

第1図(M)〜価は本発明に係る薄酸磁気ヘッドの 製造方法の一実施術を工程順に示す要 部数据図、

第2図(4)~例は従来の薄膜磁気ヘッドの製造方 法の一個を工程級に示す要部新面図で である。

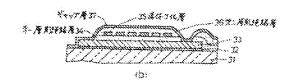
第1図回~回において、

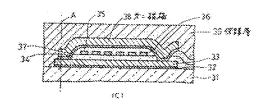
31は基板、32はメッキ下地用導電膜、33は は第一破機、34は第一層開絡経層、35は 課俸コイル層、36は第二層開終経層、37 はギャップ層、38は第二磁極、39は保護 層をそれぞれ来す。

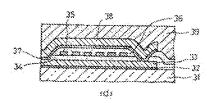
代理人 寿理士 并 桁 食



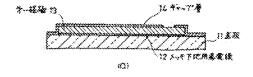


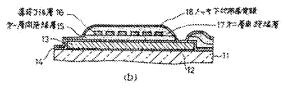


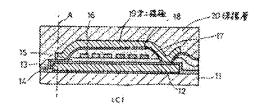


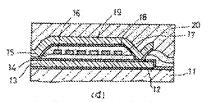


本英年。製造主法。1.44%。主主李群新新田 京 | 京









使机器在扩张。144位点末中移移面侧 第一2